

12 апреля, вторник
Отель Аквариум, Большой зал, 6 этаж
Отель Аквариум, Малый зал, 5 этаж

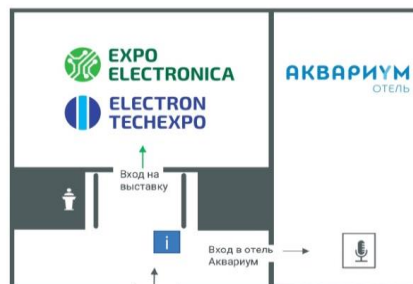
11:00 – 13:00	<p>Семинар АО «Завод Элекон».</p> <p>1. Применение электрических соединителей отечественного производства. Внедрение соединителей, освоенных по программе импортозамещения. Ильмир Илсурович Салаватов, Заместитель директора по маркетингу, АО «Завод Элекон»;</p> <p>2. Герметичные электрические соединители. Новое. Рамис Раисович Катеев, Начальник Отдела маркетинга и сбыта, АО «Электросоединитель»;</p> <p>3. Применение электрических соединителей отечественного производства в РФ. Внедрение в отечественную аппаратуру соединителей, освоенных по программе импортозамещения. Дмитрий Михайлович Азаренко, Начальник отдела маркетинга и рекламы, АО «Карачевский завод «Электродеталь»;</p> <p>4. Применение электрических соединителей отечественного производства в рамках программы импортозамещения. Андрей Викторович Бурмистров, Заместитель начальника службы маркетинга и сбыта, АО «Завод Копир»;</p> <p>5. Применение электрических соединителей Российского производства в объектах РФ, перспективы сотрудничества и развития. Сергей Александрович Галинович, Заместитель коммерческого директора по техническим вопросам, АО «Завод Атлант».</p>	10:00 – 12:00	<p>Семинар ООО «Феникс Электроникс». Электронные компоненты производства КНР для аэрокосмического приборостроения</p> <p>Представляет компания Феникс Электроникс</p> <p>1. Вводная презентация о деятельности Феникс Электроникс, Старкова Л.;</p> <p>2. ПЛИС производства КНР, Коротаев Н.;</p> <p>3. Микросхемы управления питанием производства КНР, Исаков Н.;</p> <p>4. Микросхемы памяти производства КНР, Коротаев Н.;</p> <p>5. АЦП и ЦАП производства КНР, Коротаев Н.;</p> <p>6. Модули питания производства КНР, Коротаев Н.</p>
		12:00 – 14:00	<p>Семинар АО «Дизайн Центр «Союз». Серийные микросхемы и перспективные направления разработки АО «Дизайн Центр «Союз»</p> <p>В рамках семинара будут представлены следующие разработки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - микроконтроллеры; - температурные датчики; - схемы управления питанием; - микросхемы АЦП и ЦАП; - усилители и компараторы; - микросхемы для телеметрии; - цифровые схемы; - программируемые пользователем микросхемы; - аналого-цифровые БМК; - перспективные разработки.
14:00 – 18:00	<p>Закрытое совещание партнера Выставок.</p> <p>Вход строго по приглашениям</p>	14:00 – 15:00	<p>Семинар АО «ЗПП». Отечественные изделия и комплектующие для микроэлектроники</p> <ul style="list-style-type: none"> - Металлокерамические и металлополимерные корпуса - Технологическая измерительная оснастка - Столбиковые выводы - Металлокерамические платы для микросборок - Крышки, рамки, нагревательные элементы, металлические комплектующие и изделия из керамики
		15:00 – 16:00	<p>Семинар компании GS Nanotech. Локализация корпусирования интегральных схем в России</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка, производство и тестирование микроэлектронных устройств - Корпусирование микросхем на контрактной основе - Российские микроконтроллеры - Российские модули памяти, SSD-накопители и другие устройства хранения данных

13 апреля, среда
Отель Аквариум, Большой зал, 6 этаж
Отель Аквариум, Малый зал, 5 этаж

11:00 – 12:00	<p>Семинар АО «НПП «Цифровые решения»</p> <p>1. Российские микросхемы контроллеров для накопителей индустриального класса с интерфейсами USB 3.0 и SATA 6 Gb/s. Лих Вилли, Продакт-менеджер АО «НПП «Цифровые решения»</p> <p>2. Обзор серийных микросхем и перспективных разработок компании. Плотно Сергей, Директор по аналитике и интеграции АО «НПП «Цифровые решения»</p>	11:00 – 12:00	<p>Семинар ООО «Зремекс». Текущий уровень российских разработок в области САПР радиоэлектронной аппаратуры (ECAD/EDA). Опыт внедрения САПР электроники Delta Design на российских предприятиях приборостроения</p>
12:00 – 14:00	<p>Семинар АО «Микрон». Микросхемы АО «Микрон». Серийные изделия и новые продукты</p>	12:00 – 13:00	<p>Семинар компании Fastwel. Fastwel – российская электроника для ответственных применений</p> <p>Докладчик - Николай Сергиенко, Бренд-менеджер Fastwel</p>
		13:00 – 14:00	<p>Семинар АО «НПО «ЭРКОН». Современные компоненты для радиоэлектроники и электротехники. Правильный выбор при решении задач для бортовой, носимой, возимой и другой аппаратуры. Что лучше: отечественные или импортные компоненты?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вступительное слово директора по продажам, маркетингу и развитию бизнеса А.В. Зыбкина - Обеспечение потребителей современной электронной компонентной базой, включенной в реестр товаров произведенных в РФ - Запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств - Обзор новостей АО «НПО «ЭРКОН». Презентация новых моделей аттенуаторов, чип-резисторов, чип-индуктивностей, тепловых мостов. - Анализ шумовых характеристик, импульсной стойкости и способов обеспечения надежности компонентной базы - Презентация обновленной библиотеки моделей компонентной базы для современных систем проектирования - Вопросы-ответы. Вручение призов от АО «НПО «ЭРКОН»

14:00 – 17:00	<p>Семинар ООО «Милур ИС». Компоненты, интеллектуальные приборы и системы учета электроэнергии</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вступительное слово модератора мероприятия, Хафизов Р.З., Заместитель генерального директора по стратегическому развитию, ООО «Милур ИС»П <p>Перспективные разработки ЭКБ для интеллектуальных приборов учета электрической энергии</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цифровая интегральная электроника – «интеллект» современных приборов учета электрической энергии, Шумилин С.С., Заместитель генерального директора по науке, АО «ПКК Миландр» - Разработка микросхемы трехосевого датчика магнитного поля, Стахин В.Г., Генеральный директор, ООО «ИДМ – Плюс» - Разработка отечественного реле отключения нагрузки для ИПУээ, Романов А.В., Руководитель направления развития продаж, АО НПК «Северная заря» 	14:00 – 15:00	<p>Семинар компании «Ресурс»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Новые разработки АО «Ресурс». Замена резисторов СП4, Б19К. И.А. Герасимов, Главный конструктор 2. Новые разработки АО «Ресурс». Фольговые чип резисторы, прецизионные делители напряжения. Антистатическая упаковка для микроразработки производства АО «Ресурс». В.Г. Романов, Директор по развитию
	<p>Перспективные разработки интеллектуальных приборов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Влияние требований, предъявляемых к современным приборам учета, на разработку специализированных ИС, Сахно Ю. Е., Директор ОП Нижний Новгород, ООО «Милур ИС» - Особенности применения СКЗИ с отечественным микроконтроллером для УСПД и ИПУээ, Власенко А.Ю., Менеджер отдела развития продуктов, АО «ИнфоТекС» - Опыт разработки прибора учёта на базе ИС от АО ПКК Миландр, Феоктистов К.В., Директор департамента электронного производства, АО «Интертехэлектро» <p>Проблемы практического развертывания систем интеллектуального учета электрической энергии</p> <ul style="list-style-type: none"> - Технические сложности переоснащения систем учета в части приборов учета электрической энергии, решения по интеграции приборного парка в программные комплексы различных производителей, Куприянов К.А., Технический директор, ООО «Милур ИС» 	15:00 – 16:00	<p>Семинар АО «БЗПП». Цифровые изоляторы: схемотехника, параметры, применение. Владимир Семенович Федосов, Заместитель главного инженера СКТБ</p>
		16:00 – 17:00	<p>Семинар компании «Теллур». Микросхемы Юго-Восточной Азии</p> <p>Секции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Быстрые АЦП производства ВМТ1 - Пассивные компоненты Юго-Восточной Азии - Стандартные интерфейсы, изоляторы и микроконтроллеры - аналоги американских производителей - Китайские аналоги популярных датчиков

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ EXPOELECTRONICA / ELECTRONTECHEXPO В ОТЕЛЕ "АКВАРИУМ" 5 И 6 ЭТАЖИ



1. Навигационная конструкция с информацией о деловых мероприятиях выставки и экспонатов

2. Зона регистрации посетителей



13 апреля	Мероприятия на стенде ООО «Авантех», А 5085
11:00 – 12:00	<p>Обязательный переход на бессвинцовую технологию пайки в соответствии с ТР ЕАЭС 037/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Техрегламент ЕАЭС 037/2016 и сфера его применения - Технологические особенности перехода на бессвинцовую пайку - Сохранение качества после перехода на бессвинцовую технологию
12:00 – 13:00	<p>Решение проблемы качества и производительности процесса отмывки печатных узлов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обзор современных технологий отмывки печатных узлов - Отмывка остатков флюса по clean паяльных паст - Белый налет, причины его возникновения и борьба с ним - Подготовка поверхностей под лакировку
13:00 – 14:00	<p>Технология спекания - эталон надежности. Вакуумная пайка - залог качественного паяного соединения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Преимущества технологии спекания - Технологические процессы вакуумной пайки и спекания, применяемое оборудование